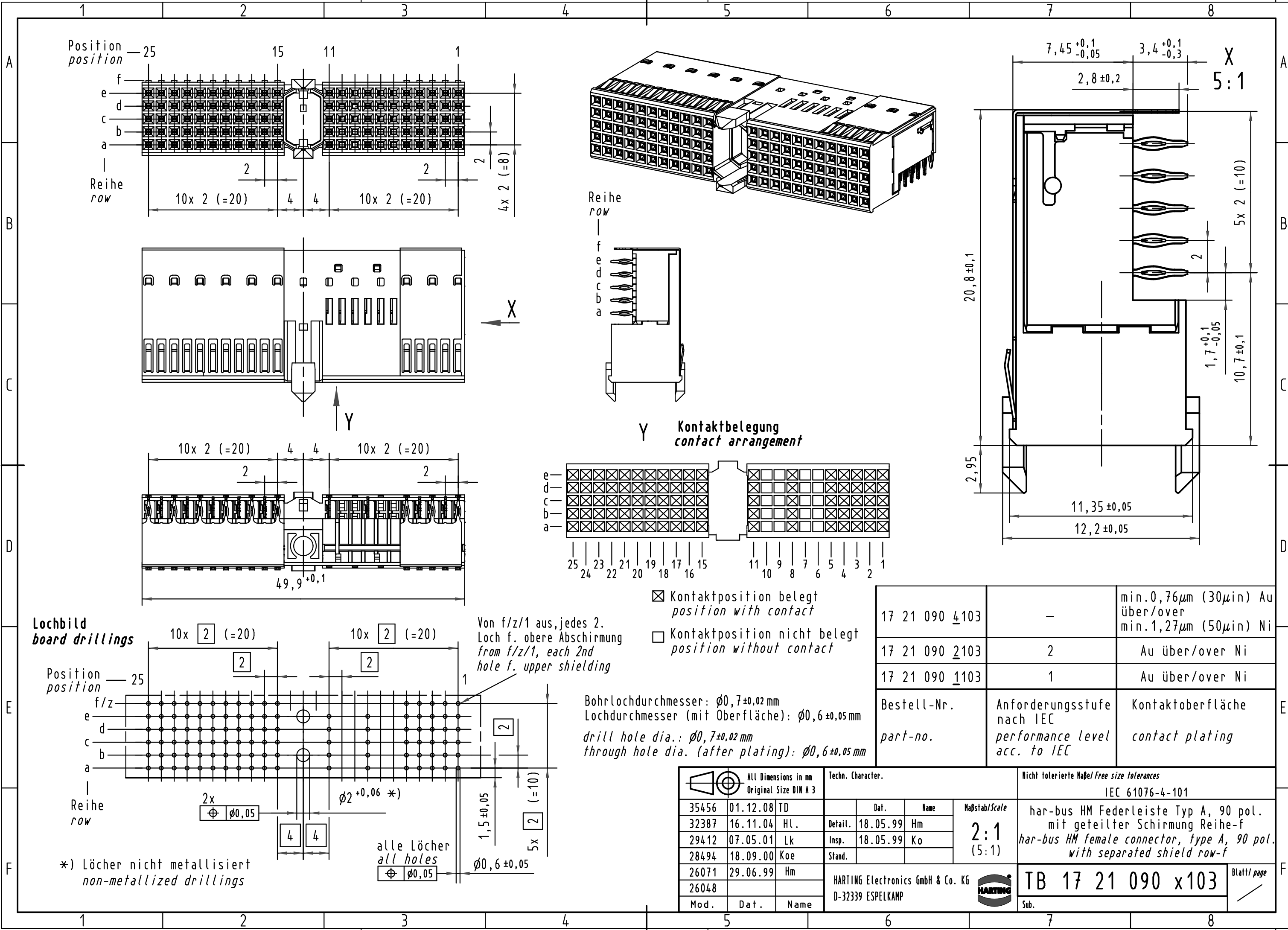
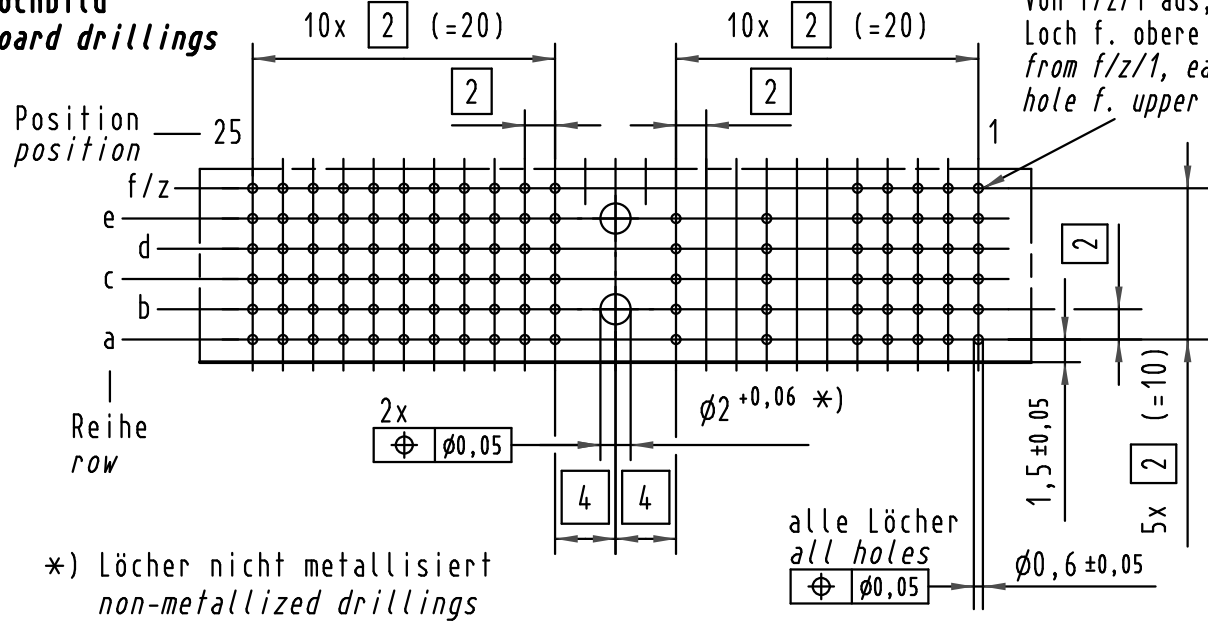


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved



**Lochbild  
board drillings**



Von f/z/1 aus, jedes 2. Loch f. obere Abschirmung  
from f/z/1, each 2nd hole f. upper shielding

Bohrlochdurchmesser:  $\varnothing 0,7 \pm 0,02$  mm  
Lochdurchmesser (mit Oberfläche):  $\varnothing 0,6 \pm 0,05$  mm  
drill hole dia.:  $\varnothing 0,7 \pm 0,02$  mm  
through hole dia. (after plating):  $\varnothing 0,6 \pm 0,05$  mm

- Kontaktposition belegt  
position with contact
- Kontaktposition nicht belegt  
position without contact

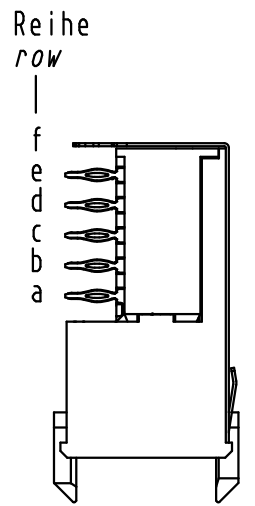
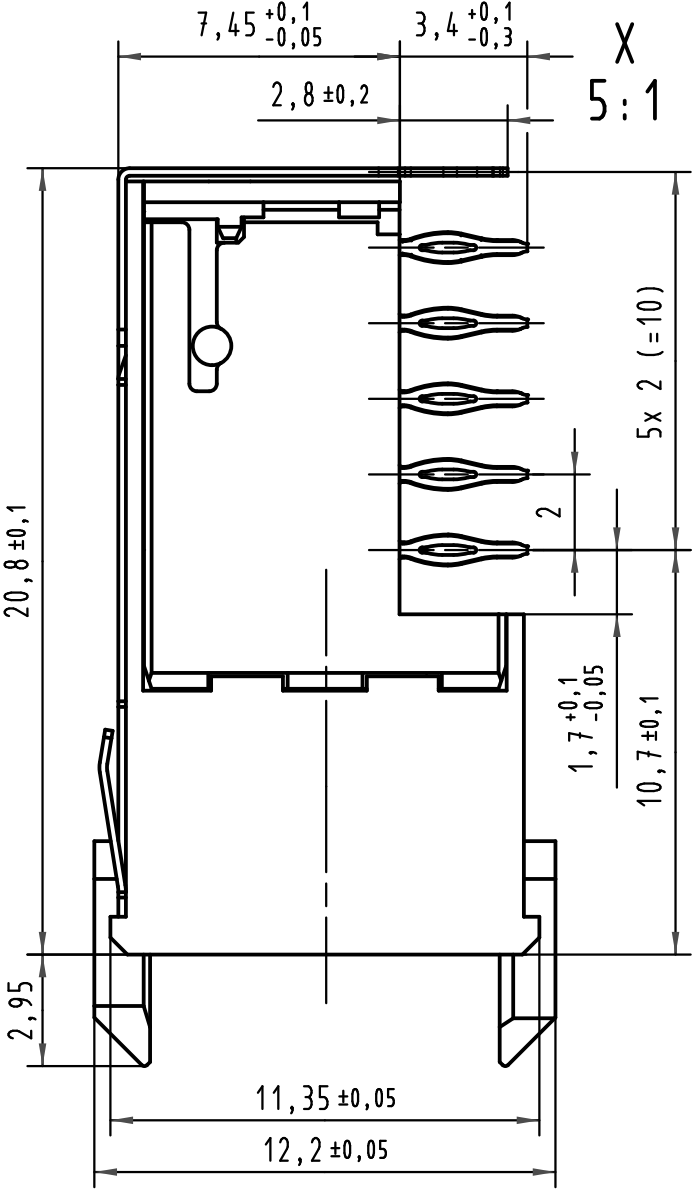
All Dimensions in mm  
Original Size DIN A 3

35456	01.12.08	TD
32387	16.11.04	HL.
29412	07.05.01	Lk
28494	18.09.00	Koe
26071	29.06.99	Hm
26048		
Mod.	Dat.	Name

Techn. Character.		
	Dat.	Name
	18.05.99	Hm
	18.05.99	Ko
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP		

Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
har-bus HM Federleiste Typ A, 90 pol. mit geteilter Schirmung Reihe-f har-bus HM female connector, type A, 90 pol. with separated shield row-f		
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating
TB 17 21 090 x103		Blatt/ page
Sub.		

17 21 090 4103	—	min.0,76µm (30µm) Au über/over min.1,27µm (50µm) Ni
17 21 090 2103	2	Au über/over Ni
17 21 090 1103	1	Au über/over Ni



**Y Kontaktbelegung  
contact arrangement**

